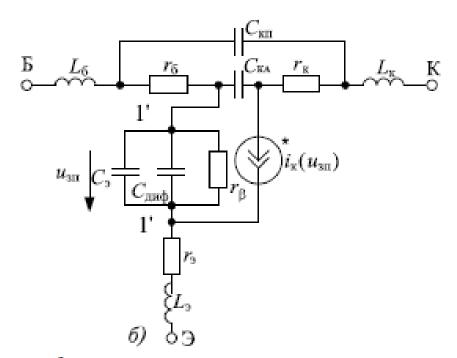
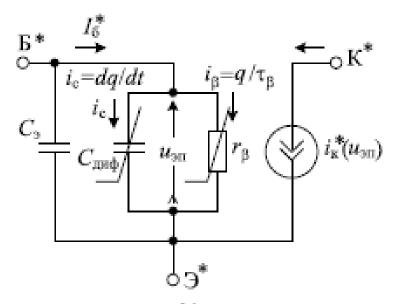
Лекция 4. Эквивалентные схемы транзисторов для УМ. Основные расчётные соотношения



эквивалентная схема биполярного транзистора



Упрощенная эквивалентная схема биполярного транзистора **4 состояния**: отсечка, активное, насыщение, инверсное зависят от состояния p-n переходов

В активном состоянии реализуются усилительные свойства транзистора.

$$i_{\rm k}^*(t) = \left[\frac{q_{\rm диф}(t)/ au_{
m T}}{q_{
m диф}(t)/ au_{
m B} + dq_{
m диф}(t)/dt}
ight] i_{
m b}^*(t), \quad i_{
m b}^*(t) = i_{
m B}(t) + i_{
m C}{}_{
m диф}(t) : i_{
m k}^*(t) = h_{219}({\sf p})i_{
m b}^*(t)$$
 $t_{
m k}^*(t) = h_{219}({\sf p})i_{
m b}^*(t)$
 $r_{
m b} = \frac{\varphi_{
m T}}{I_{
m k\,or}} \frac{1}{\exp(u_{
m sn}/\varphi_{
m T}) - 1}; \quad C_{
m диф} = \frac{\tau_{
m \beta}}{r_{
m \beta}} = \tau_{
m \beta} \frac{I_{
m k\,or}}{\varphi_{
m T}} \left[\exp\left(\frac{u_{
m sn}(t)}{\varphi_{
m T}}\right) - 1 \right]$
где $I_{
m k\,or} = q_{
m диф}/\tau_{
m T} - {
m o}$ братный тепловой ток коллектора.
$$\varphi_{
m T} = 0,026 \ {\rm B}.$$

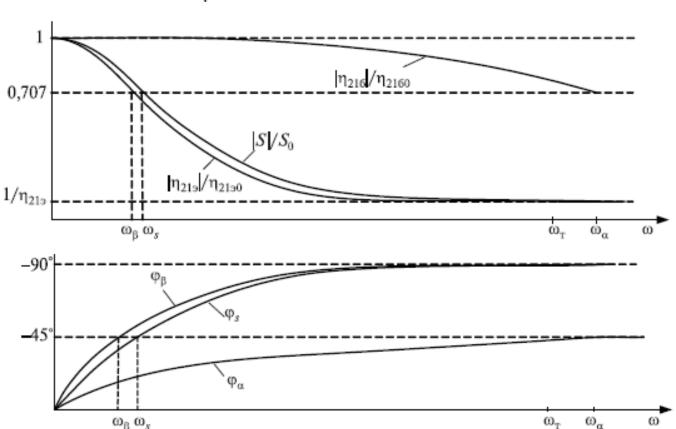
Зависимость входной проводимости и диффузионной емкости p-n-перехода

В частотной области при подаче гармонического сигнала:

$$I_{\kappa}^{*}(\omega) = h_{219}(\omega)I_{6}^{*}(\omega), \qquad h_{219}(\omega) = h_{2190}/(1 + j\omega\tau_{\beta}).$$

где $h_{21=0} = \tau_{\beta}/\tau_{\text{т}}$ — коэффициент усиления транзистора в схеме с ОЭ по постоянному току

$$|h_{219}(\omega)| = h_{2190}/\sqrt{1 + (\omega \tau_{\beta})^2}; \quad \varphi_{\beta}(\omega) = -\arctan(\omega \tau_{\beta}).$$



В частотной области при подаче гармонического сигнала:

$$\omega_{\text{\tiny T}}=1/ au_{\text{\tiny T}}=h_{21\text{\tiny 9}0}\omega_{\beta}$$
, на которой $|h_{21\text{\tiny 9}}(\omega_{\text{\tiny T}})|=h_{21\text{\tiny 9}0}/\sqrt{1+(\omega_{\text{\tiny T}} au_{\beta})^2}pprox h_{21\text{\tiny 9}0}/\omega_{\text{\tiny T}} au_{\beta}=1$,

а) «низкие»
$$\omega < 0.3\omega_{\beta} = 0.3\omega_{\rm T}/h_{2190}$$
; $h_{219}(\omega) \approx h_{2190}$;

б) «средние»
$$0.3\omega_{\beta} < \omega < 3\omega_{\beta}$$
, $h_{219}(\omega) = h_{2190}/(1 + j\omega\tau_{\beta})$.

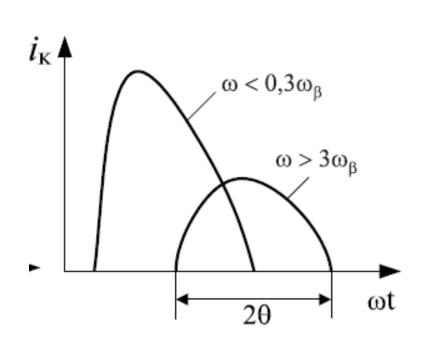
в) «высокие»
$$\omega > 3\omega_{\beta} = 3\omega_{\rm T}/h_{21=0}$$
, $h_{21=0}(\omega) \approx -j\frac{h_{21=0}\omega_{\beta}}{\omega} = -j\omega_{\rm T}\omega$.

При включении транзистора с ОБ коэффициент передачи по току

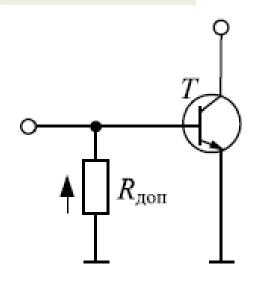
$$h_{21B}(\omega) = h_{2160}/(1 + j\omega\tau_{\alpha}),$$

где $h_{2160}=I_{\kappa}/I_6=1$ — коэффициент усиления на низких частотах ($\omega \to 0$); $\omega_{\alpha}=(1,2\dots 1,6)\omega_{\scriptscriptstyle {\rm T}}$ — граничная частота усиления по току в схеме с ОВ.

Искажения импульсов за счёт инерционности перехода Б-Э:



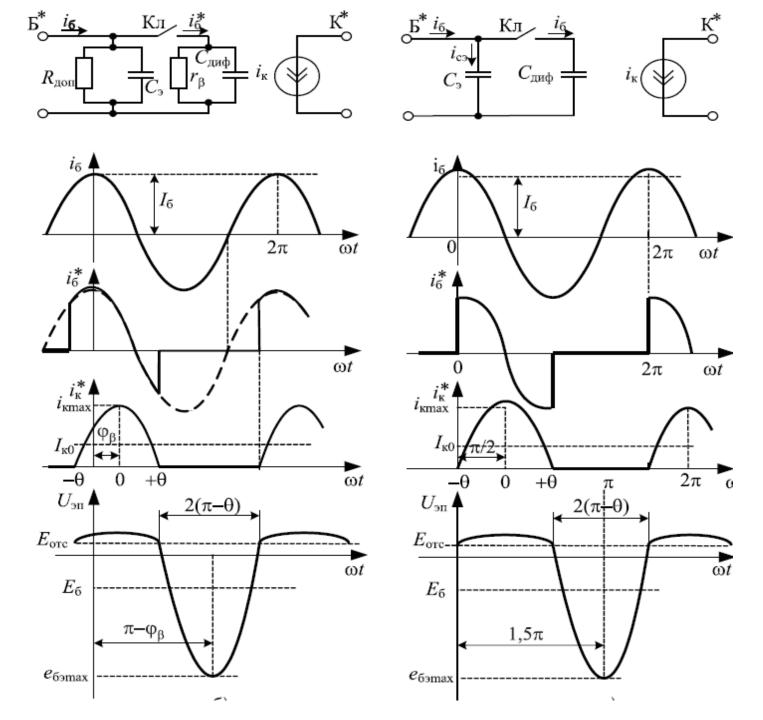
$$\tau_{\text{зак}} = \frac{R_{\text{эу}} R_{\text{доп}}}{R_{\text{∋y}} + R_{\text{доп}}} C_{\text{∍}} = \tau_{\text{отк}} = \tau_{\beta} = \frac{h_{21 \text{∍}0}}{\omega_{\text{т}}}.$$



Для выравнивания пост. времени включают R доп

Ryэ ≈ 100...1000 Ом — сопротивление утечки

$$R_{\mathrm{доп}} = rac{h_{21 ext{ iny 0}}}{\omega_{\mathrm{ iny T}} C_{ ext{ iny 0}}} rac{1}{1 - h_{21 ext{ iny 0}}/(\omega_{\mathrm{ iny T}} C_{ ext{ iny 0}} R_{\mathrm{y} ext{ iny 0}})} pprox rac{h_{21 ext{ iny 0}}}{\omega_{\mathrm{ iny T}} C_{ ext{ iny 0}}} \quad ext{при } R_{\mathrm{y} ext{ iny 0}} o \infty.$$



Основные расчётные соотношения

$$I_{\kappa 1} = \gamma_1(\theta)|h_{21}(\omega)|I_6; \quad I_{\kappa 0} = \gamma_0(\theta)|h_{21}(\omega)|I_6.$$

$$E_6=rac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u_{\scriptscriptstyle
m BH}(\omega t)\,d\omega t$$
 Напряжение смещения на базе для заданного Θ

$$E_6 = -\frac{\gamma_0(\pi - \theta)}{\gamma_0(\theta)} \frac{R_{\text{доп}}}{h_{21=0}} I_{\text{к0}} + E_{\text{отс}}.$$

$$e_{69\,{
m max}} = -rac{\gamma_0(\pi- heta)}{\gamma_0(heta)} rac{1}{lpha_0(\pi- heta)} rac{R_{
m доп}}{h_{2190}} I_{
m K0} + E_{
m orc}, <$$
Предельно допустимого !

УМ на полевых транзисторах

Ряд модификаций: с управляющим p-n-переходом, с барьером Шоттки, с индуцированным и встроенным каналом и др.

с индуцированным каналом (с горизонтальной и вертикальной структурами, с V-образной структурой, с двойной диффузией, с V-образной канавкой и другие) в первую очередь с технологией VDMOS и LDMOS:

Бурное развитие технологий ПТ в последние годы приводит к явному вытеснению БТ

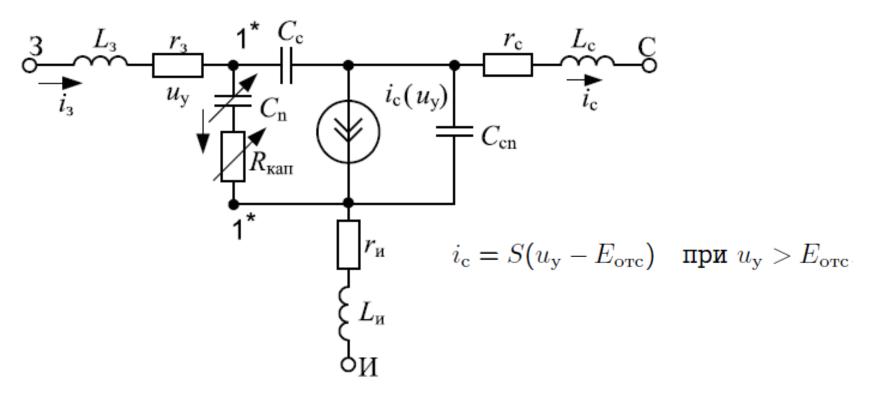
Это связано, в первую очередь, с высоким коэффициентам усиления по мощности (на $f\approx 1$ ГГц вместо 3...5 раз у биполярных транзисторов) он доходит у полевых до 1000 (\approx 30 дВ)

Высокие рабочие частоты. Вплоть до $10...30~\Gamma\Gamma$ ц (у БТ единицы ГГц).

для УМ мобильных телефонов выпускают транзисторы с предельно низкими напряжениями питания (вплоть до 1...2 В).

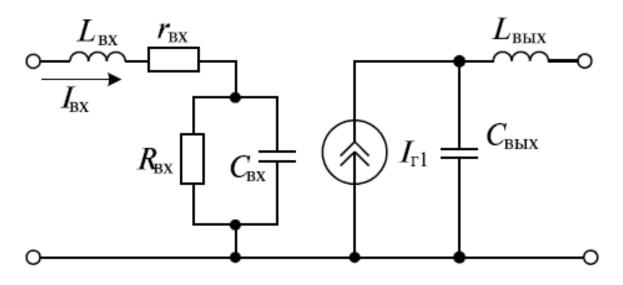
Полевые транзисторы конструктивно выполняют только для включения по схеме с общим истоком (ОИ).

УМ на полевых транзисторах.



Эквивалентная электрическая схема полевого транзистора Емкость $C_{\rm u}(u_{\rm y})$ и сопротивление $R_{\rm кан}(u_{\rm y})$ нелинейные $R_{\rm кан}(u_{\rm y})=\tau_{\rm bx}/C_{\rm u}(u_{\rm y}),\;\;$ где $\tau_{\rm bx}\approx 1.5\cdot 10^{-12}\;{\rm c}$ до $0.5f_{\rm pp},\;$ где $f_{\rm pp}=1/2\pi\tau_{\rm bx}-$ по статическим ВАХ

На высоких частотах возбуждение гармонич. током на нагрузку в виде Си, как и БТ



Упрощенная эквивалентная схема биполярного и полевого транзисторов в виде однонаправленного четырехполюсника